金ナノ粒子表面増強ラマン散乱分光を用いた graphene/SiC 界面の バッファー層の精密分析

Precise analysis of the buffer layer at the interface between graphene and SiC by surface-enhanced Raman scattering spectroscopy using Au nanoparticles

NTT 物性基礎研¹, 徳島大工² ^O関根佳明¹, 日比野浩樹¹, 小栗克弥¹, 岩本篤², 永瀬雅夫², 影島博之^{1,*}, 赤崎達志^{1,†}

NTT Basic Research Labs.¹, Tokushima Univ.², ^OYoshiaki Sekine¹, Hiroki Hibino¹, Katsuya Oguri¹, Atsushi Iwamoto², Masao Nagase², Hiroyuki Kageshima^{1,*}, and Tatsushi Akazaki^{1,†}

E-mail: sekine.yoshiaki@lab.ntt.co.jp

SiC 上グラフェンでは SiC とグラフェンの間に、SiC と結合した非伝導体のカーボン層であるバッファー層がある。バッファー層はグラフェンの電気伝導特性にも影響するため [1,2]、その評価は重要である。ラマン散乱分光はカーボン材料の評価に有効な手法であるが、バッファー層のラマン散乱ピークはグラフェンの G,D ピーク近傍にあり、さらに SiC のピークとも重なる。このため、通常のラマン散乱では、グラフェンとバッファー層の定量的な解析が困難である。今回、SiC 上グラフェンに Au を蒸着する簡便な手法で、表面増強ラマン散乱 (SERS) 効果を確認し、グラフェンとバッファー層のスペクトルを増強して定量的な解析を可能にした。

SiC 上グラフェンは、SiC (0001) 基板を Ar 雰囲気で加熱し、Si を昇華して成長した。グラフェンは様々な物質に不活性であるため、蒸着した Au は薄膜にならずに微粒子となる。図 1(a) に示すように Au 微粒子蒸着試料(赤)では SERS 効果により G、2D が増大している。通常のラマン散乱の拡大図を図 1(b)、(c) に示すが、G ピークは SiC のピークと重なり定量的な解析が困難である。Au 微粒子蒸着試料での、SiC ピークを差し引いた結果を図 2 に示す。グラフェンとバッファー層が各 3 つ、合計 6 つの Lorentzian カーブにより、実験結果は良く再現される。グラフェンの G、D´ピーク、さらに 1575 cm¹にはグラフェン表面に他の物質を修飾したことによる、励起波長依存性のない G ピーク由来と考えられピークが観測されている [3]。バッファー層は 1500 (ω_1)、1550 (ω_2)、1605 (ω_3) cm¹にピークが観測され、これらはグラフェンを成長していないバッファー層のみの試料で観測されたピークと良く一致する [4]。今後、本手法による SERS 分光と、電気伝導や他の分析とを比較検討することで、バッファー層の詳細な評価が可能になると期待される。本研究の一部は科研費(21246006、23310086、22310086)の補助を得て行われた。

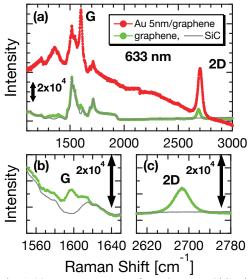


Fig. 1 (a) Raman spectra of graphene on SiC with (red) and without (green) 5-nm-thick Au deposition. SiC spectrum (gray) is plotted as a reference. Magnified graphs of (b) G peak and (c) 2D peak of graphene without Au. An excitation wavelength is 633 nm.

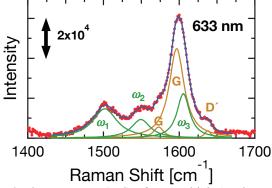


Fig. 2 The spectrum (red) of 5-nm-thick Au deposited graphene. The spectrum is fitted using 6 Lorentzian curves, and each fitting curve (yellow: graphene, green: buffer layer) and their summation (blue) are plotted.

- [1] C. Riedl et al., PRL 103, 246804 (2009).
- [2] S. Tanabe et al., PRB 84, 115458 (2011).
- [3] X. Dong et al., PRL 102, 135501 (2009).
- [4] F. Fromm et al., New J. Phys. 15, 043031 (2013).
- * 現所属: 島根大院 総合理工学研究科 † 現所属: 高知工専 電気情報工学科